(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-262882

(43)公開日 平成5年(1993)10月12日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 8 G 81/02	NUV	9167-4 J		
B 0 1 J 13/00	E	7310-4G		(
C 0 8 F 220/56	MNC	7242-4 J		
226/06	MNL	7242-4 J		
293/00	MRC	7142-4 J		
			:	審査請求 未請求 請求項の数 1(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平4-16114	CAN 7 13	(71)出顧人	590001706
				ダブリュー・アール・グレース・アンド・
(22)出願日	平成4年(1992)1月	₹31日		カンパニーーコーン
				W R GRACE & CO-CONN
				アメリカ合衆国ニューヨーク州10036-
-				7794, ニューヨーク, アベニュー・オブ・
-				ジ・アメリカス 1114
		•	(72)発明者	吉岡浩
				神奈川県小田原市小竹815-452
			(72)発明者	三上 正人
				ーニー 4-2 · 神奈川県茅ケ崎市赤羽根2349-305
a			(74)代理人	弁理士 湯浅 恭三 (外6名)
		·		最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 熱可逆性ハイドロゲル材料

#### (57)【要約】

【目的】本発明の目的は、低温では水に溶解し、高温では多量の水を保持したハイドロゲルとなる熱可逆性ハイドロゲル材料を提供することにある。

【構成】LCSTを有する温度感応性高分子化合物と水溶性高分子化合物が結合されてなる高分子化合物であって、該LCSTを有する温度感応性高分子化合物部分が一分子内に複数存在する熱可逆性ハイドロゲル材料。

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 L C S T を有する温度感応性高分子化合物 と水溶性高分子化合物が結合されてなる高分子化合物であって、該 L C S T を有する温度感応性高分子化合物部分が一分子内に複数存在する熱可逆性ハイドロゲル材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、物質の分離や医薬品、 食品、農薬、化粧品などに利用されるハイドロゲル材料 に関する。さらに詳しくは、温度変化によって可逆的に ゲル化する熱可逆性ハイドロゲル材料に関する。

#### [0002]

【従来の技術】熱可逆性ハイドロゲルとしては、従来ゼラチンゲルや寒天ゲルなどが知られている。これらのゲル材料(ゼラチン、寒天)は、高温で水に溶解して水溶液となり、冷却すると多量の水を保持したハイドロゲルとなる。このように、温度変化によって可逆的にゲル化する性質を示すことから、物質の分離や医薬品、食品、農薬、化粧品などに利用されている。しかし、従来知られている熱可逆性ハイドロゲルはすべて、冷却によりゲル化するものであるため、利用範囲が制限されてきた。【0003】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、低温では水に溶解し、高温では多量の水を保持したハイドロゲルとなる熱可逆性ハイドロゲル材料を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、本発明の LCSTを有する温度感応性高分子化合物と水溶性高分 子化合物が結合されてなる高分子化合物であって、該L CSTを有する温度感応性高分子化合物部分が一分子内 に複数存在することを特徴とする熱可逆性ハイドロゲル 材料により達成される。

【0005】本発明に用いられるLCSTを有する温度 感応性高分子化合物とは、水に対する溶解度温度係数が 負を示す高分子化合物であり、低温にて生成する高分子 化合物と水分子との水素結合に依存する水和物(オキソ ニウムヒドロキシド)が高温で分解し、脱水和により高 分子化合物同士が凝集し沈殿する特徴を有する。LCS T (Lower Critical Solution Temperature) とは、こ のような温度感応性高分子化合物の水和と脱水和の転移 温度をいう(例えば、ハスキンズ(M. Haskins)らの J. Macromol, Sci.-Chem., A2 (8), 1441 (1986) 参 照)。すなわち、本発明の温度感応性高分子化合物は L CST以下の温度では親水性で水に溶解するが、LCS T以上の温度では疎水性となって沈殿し、この変化は可 逆的である。本発明においては、上記温度感応性高分子 化合物のLCSTが0~90℃、さらには10~50℃ であることが好ましい。

【0006】本発明に用いられる温度感応性高分子化合物としては、ポリN置換アクリルアミド誘導体、ポリN置換メタアクリルアミド誘導体およびこれらの共重合体、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルアルコール部分酢化物などが挙げられる。好ましい温度感応性高分子化合物を以下にLCSTが低い順に列挙する。

【0007】ポリーN-アクリロイルピペリジン;ポリ ーN-n-プロピルメタアクリルアミド;ポリーN-イ ソプロピルアクリルアミド;ポリーN. N - ジエチルア クリルアミド;ポリーN-イソプロピルメタアクリルア ミド;ポリーN-シクロプロピルアクリルアミド;ポリ ーN-アクリロイルピロリジン;ポリーN.N-エチル メチルアクリルアミド; ポリーN - シクロプロピルメタ アクリルアミド; ポリーN-エチルアクリルアミド 上記の高分子化合物は、単一の単量体を重合したもので あっても、他の単量体と共重合させたものであってもよ い。共重合する単量体は、親水性単量体、疎水性単量体 のいずれでも用いることができる。一般的には、親水性 単量体と共重合すると生成物のLCSTは上昇し、疎水 性単量体と共重合すると生成物のLCSTは下降する。 したがって、これらを適宜選択することによっても所望 のLCSTを有する高分子化合物を得ることができる。 【0008】親水性単量体としては、N-ビニルピロリ ドン、ビニルピリジン、アクリルアミド、メタアクリル アミド、Nーメチルアクリルアミド、ヒドロキシエチル メタアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒ ドロキシメチルメタアクリレート、ヒドロキシメチルア クリレート、酸性基を有するアクリル酸、メタアクリル 酸およびそれらの塩、ビニルスルホン酸、スチレンスル ホン酸など、並びに塩基性を有するN,N-ジメチルア ミノエチルメタクリレート、N.N-ジエチルアミノエ チルメタクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル アクリルアミドおよびそれらの塩などが挙げられるが、 これらに限定されるものではない。

【0009】一方、疎水性単量体としては、エチルアクリレート、メチルメタクリレート、グリシジルメタクリレートなどのアクリレート誘導体およびメタクリレート誘導体、N-n-ブチルメタアクリルアミドなどのN置換アルキルメタアクリルアミド誘導体、塩化ビニル、アクリロニトリル、スチレン、酢酸ビニルなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0010】一方、本発明に用いられる水溶性高分子化合物は、水に可溶な高分子化合物であれば特に制限はなく、例えば、ポリエチレンオキシド、ポリビニルアルコール、ポリーNービニルピロリドン、ポリビニルピリジン、ポリアクリルアミド、ポリメタアクリルアミド、ポリーNーメチルアクリルアミド、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ポリヒドロキシメチルメタアクリレート、ポリヒドロキシメチルメタアクリレート、ポリヒドロキシメチルアクリレート、ポリアクリル酸、ポリメタ

3

クリル酸、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸およびそれらの塩、ポリーN,N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、ポリーN,N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、ポリーN,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミドおよびそれらの塩などが挙げられる。

【0011】LCSTを有する温度感応性高分子化合物と水溶性高分子化合物との結合は、例えば、いずれかの高分子化合物中に重合性官能基を導入し、他方の高分子化合物を与える単量体を共重合させて行うことができる。また、LCSTを有す温度感応性高分子化合物と水溶性高分子化合物との結合は、温度感応性高分子化合物を与える単量体と、水溶性高分子化合物を与える単量体とのブロック共重合によっても行うことができる。さらに、LCSTを有する温度感応性高分子化合物と水溶性高分子化合物との結合は、あらかじめ両者に反応活性な官能基を導入し、両者を化学反応により結合させることによっても行える。このとき、水溶性高分子化合物中に反応活性な官能基を複数導入する必要がある。

【0012】本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料は、分 子内に存在する温度感応性高分子化合物のLCST以下 の温度においては、該温度感応性高分子化合物部分、水 溶性高分子化合物部分ともに水溶性であるので、完全に 水に溶解する。しかし、この水溶液の温度を、分子内に 存在する温度感応性高分子化合物のLCST以上の温度 に加温すると、該温度感応性高分子化合物部分が疎水性 となり、疎水的相互作用によって、別個の分子間で会合 する。一方、水溶性高分子化合物部分は、このときでも 水溶性であるので、本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料 は水中において、温度感応性高分子化合物部分間の疎水 30 性会合部を架橋点とした、三次元網目構造をもつハイド ロゲルを生成する。このハイドロゲルの温度を再び、分 子内に存在する温度感応性高分子化合物のLCST以下 の温度に冷却すると、該温度感応性高分子化合物部分が 水溶性となり疎水性会合による架橋点が解放され、ハイ ドロゲル構造が消失する。このため、本発明の熱可逆性 ハイドロゲル材料は、再び完全な水溶液となる。このよ うに、本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料のゲル化は、 分子内に存在する温度感応性高分子化合物のLCSTに おける可逆的な親水性、疎水性の変化に基づくものであ 40 るので、温度変化に対応して完全な可逆性を有する。

### [0013]

【実施例】以下に実施例を示して本発明をより具体的に 説明する。

# 【0014】実施例1

(1) N-アクリロキシスクシンイミドの合成
N-ヒドロキシスクシンイミド11.5g、トリエチルアミン11gをクロロホルム150mlに溶解し、0℃に冷却してアクリルロイルクロライド10gを滴下した。
0℃で30分間撹拌後、冷蒸留水80mlを加えた。クロ 50

ロホルム層に無水硫酸マグネシウムを加え脱水、濾過後、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール1 0 mgを加え、溶液を3 0 mlまで濃縮、氷冷し、酢酸エチル3 mlとヘキサン2 0 mlの混合溶液を滴下した。析出沈殿を遮集し、酢酸エチル/ヘキサン=1/4 の混合溶液で洗浄、さらに酢酸エチル/ヘキサン=1/9 の混合溶液で洗浄後、真空乾燥して8.6 gのN-Pクリロキシスクシンイミドを得た。

【0015】(2) ポリ (N-4ソプロピルアクリルアミドーコーN-アクリロキシスクシンイミド) の合成 N-4ソプロピルアクリルアミド10.2g、N-アクリロキシスクシンイミド1.71gをクロロホルム400 の町に溶解、窒素置換後、N. N'-アゾビスイソブチロニトリル0.135gを加え、60 C にて 6 時間重合させた。 濃縮後、ジエチルエーテルに再沈した。 凝集、 真空乾燥して 8.8g のポリ (N-4ソプロピルアクリルアミドーコーN-7アクリロキシスクシンイミド) を得た。

【0016】(3) 熱可逆性ハイドロゲル材料 I の調製ポリ(NーイソプロピルアクリルアミドーコーNーアクリロキシスクシンイミド)1.0g、両末端アミノ化ポリエチレンオキシド(分子量6,000;川研ファインケミカル(株)製)0.5gをクロロホルム100mlに溶解し、50℃で3時間反応させた。室温まで冷却後、イソプロピルアミン0.1gを加え、1時間放置した。 濃縮後、ジエチルエーテル中に沈殿させた。凝集、真空乾燥して、1.5gの本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料1を得た。

## 【0017】(4)熱可逆的ゲル化試験

熱可逆性ハイドロゲル材料 I 0.5 gを10mlの蒸留水に氷冷下で溶解した。この水溶液を徐々に加温すると、約30℃以上で流動性を失い、ゲル化した。このゲルを冷却すると、約30℃以下で流動性を取り戻し、再び水溶液に戻った。この変化は可逆的に繰り返し観測された。

#### 【0018】 実施例2

(1) ポリ(N-イソプロピルアクリルアミドーコーN-アクリロキシスクシンイミドーコーn-ブチルメタクリレート)の合成

Nーイソプロピルアクリルアミド9.61g、Nーアクリロキシスクシンイミド1.71g、nーブチルメタクリレート0.71gをクロロホルム400mlに溶解し、窒素置換後、N,N'ーアゾビスイソブチロニトリル0.135gを加え、60 $^{\circ}$ にて6時間重合させた。濃縮後ジエチルエーテルに再沈した。遮集、真空乾燥して、7.8gのポリ(NーイソプロピルアクリルアミドーコーNーアクリロキシスクシンイミドーコーnーブチルメタクリレート)を得た。

【0019】(2)熱可逆性ハイドロゲル材料IIの調製ポリ(N-イソプロピルアクリルアミドーコーN-アク

リロキシスクシンイミドーコーnーブチルメタクリレート)1.0g、両末端アミノ化ポリエチレンオキシド (分子量6,000;川研ファインケミカル(株)製)0.5gをクロロホルム100mlに溶解し、50℃にて3時間反応させた。室温まで冷却後、イソプロピルアミン0.1gを加え、1時間放置した。濃縮後、ジエチルエーテル中に沈殿させた。濾過、真空乾燥して、1.5gの本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料IIを得た。

# 【0020】(3)熱可逆的ゲル化試験

熱可逆性ハイドロゲル材料II 0.5gを10mlの蒸留水 10 に氷冷下で溶解した。この水溶液を徐々に加温すると、約20℃以上で流動性を失い、ゲル化した。このゲルを冷却すると、約20℃以下で流動性を取り戻し、再び水溶液に戻った。この変化は可逆的に繰り返し観測され

フロントページの続き

#### (72)発明者 森 有一

神奈川県横浜市金沢区釜利谷町1642-212 B-4 た。

### [0021]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料は、特定の温度以下では水溶性、その温度以上ではハイドロゲルとなる。本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料のゲル化は、分子内に存在する温度感応性高分子化合物のLCSTにおける可逆的な親水性、疎水性の変化に基づくものであるので、温度変化に対応して完全な可逆性を有する。また、上記LCSTは任意に制御可能であるのでゲル化温度も任意に制御できる。このように、本発明の熱可逆性ハイドロゲル材料は従来にない特徴を有するので、物質の分離や医薬品、食品、農薬、化粧品などに広く利用される。